

半導体検査装置工場を那珂事業所で竣工

開発・設計・製造の一貫体制を実現

2005年5月17日

株式会社日立ハイテクノロジーズ（執行役社長：林 将章／以下、日立ハイテク）は、那珂事業所（茨城県ひたちなか市）にて建設を進めていました半導体検査装置の新工場をこのたび竣工し、稼動を開始しました。

新工場は、日立ハイテクグループにおける半導体検査装置事業および那珂地区グループ会社との最適な生産体制を構築し、そのシナジー効果を最大限に発揮することを目的に建設しました。

新工場の完成に伴い、100%子会社である日立ハイテク電子エンジニアリング（本社：東京都渋谷区、社長：水澤 浩）が埼玉事業所（埼玉県児玉郡上里町）にて行っていたウェーハ欠陥検査装置の製造を那珂事業所に移管し、半導体検査装置の製造拠点を那珂事業所に集約しました。

新工場の総工費は約20億円。鉄骨3階建、延床面積は約1万1,500平方メートルで、1階にクラス1000を実現した最先端のクリーンルームを備えウェーハ欠陥検査装置など光学式半導体検査装置の製造ラインを構築しています。また、同工場内に開発・設計部門も配置し、開発から設計、製造までの一貫体制を実現しています。

日立ハイテクは、半導体検査装置の生産性向上と効率化を図り、同時に開発・設計・製造機能の有機的な連携により、微細化が進む半導体デバイスに対応した次世代技術を確立し同事業における競争力を強化していきます。



那珂事業所 新工場

那珂事業所

〒312-8504

茨城県ひたちなか市市毛882番地

TEL：029-273-2111

[那珂事業所について](#)

お問合せ先

お問い合わせ頂く前に、当社「[個人情報保護について](#)」をお読み頂き、記載されている内容に関してご同意いただく必要があります。当社「[個人情報保護について](#)」をよくお読みいただき、ご同意いただける場合のみ、お問い合わせください。

報道機関お問い合わせ先

社長室 広報・IRグループ：塩澤

TEL：03-3504-5637